Email：[xsig2019@xsig.hpcc.jp](mailto:xsig2019@xsig.hpcc.jp) お申し込み日　： 2019年　　月　　日  
お申し込み期限： 2019年　４月２６日

The 3rd cross-disciplinary Workshop  
on Computing Systems, Infrastructures, and Programming (xSIG 2019)  
スポンサーシップ 申込書

xSIG 2019実行委員会 御中

本学会の趣旨に賛同し、下記内容で共催します。

## ＜ご担当者情報＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社名/機関名 | （日本語） | |
| （英　語） | |
| 氏名（ふりがな） |  | |
| 所属 |  | |
| 住所 | （〒 － ） | |
| Tel / Fax | Tel: | Fax: |
| E-mail |  | |

## ＜申込内容・その他＞

|  |  |
| --- | --- |
| ロゴURL | http... |
| ホームページURL | （日本語）http... |
| （英　語）http... |
| 共催オプション | いずれかを選び、■ にして下さい。  □ ブロンズ 　スポンサー： ￥40,000.-  □ シルバー 　スポンサー： ￥70,000.-  □ ゴールド 　スポンサー：￥120,000.-  □ プレミアム スポンサー： 内容・金額 応相談 |
| 特典について | いずれかを選び、■ にして下さい。  ☐ 出展を希望する （シルバー以上）  　　ポスターボード (A0サイズ，￥10,000/枚) 必要枚数：　枚  ☐ 出展せず、パンフレット配布のみ希望する |
| 出展内容 | （重量のあるもの、大きなものを展示する場合は、おおよそのサイズ・重量をお知らせ下さい） |
| 通信欄 |  |

* 学会サイトのフォーム [http://xsig.hpcc.jp/2019/cf/call-for-exhibitions/](http://xsig.hpcc.jp/2018/cf/call-for-exhibitions/) にて申し込むことも可能です。
* メールにて [実行委員会](mailto:xsig2019@xsig.hpcc.jp?subject=xSIG%202019%20スポンサーシップ申込) までお申し込みください。お申込受領後、ご請求書を担当者様宛にお送り致します。請求書記載の期日までに、指定の振込先へお支払下さい。なお、振込時の手数料は各社でご負担下さいますようお願い申し上げます。
* ご記載いただきました個人情報は、xSIG 2019の運営およびに当学会に関する各種ご連絡に限り使用します。ただしサービス提供のため機密保持契約を締結した業務委託先（事務局協力会社）に預託することがありますので、予めご承知おき下さい。